

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

龙芯中科技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐其他_____
参与单位名称	长盛基金、东海证券、国泰海通证券、太保资产
时间	2025 年 7 月 25 日
地点	北京市海淀区中关村环保科技示范园龙芯产业园 2 号楼
上市公司接待人员	证券事务代表-李琳
投资者关系活动主要内容介绍	1、请更新一下近期产品研发的进展情况？ 以研制成功“三剑客”、“三尖兵”等芯片为标志，龙芯 CPU 初步具有开放市场性价比竞争力。 龙芯 3A6000、3C6000、2K3000 通用 CPU “三剑客”性价比是上一代产品的 3 倍以上。桌面芯片产品 3A6000 自主性强、性价比高，在政策性市场竞争力强，得到客户的认可，去年信息化收入的增长已经有所体现。今年 6 月公司举办了“2025 龙芯产品发布暨用户大会”，发布了服务器产品龙芯 3C6000 系列和工控/终端芯片 2K3000/3B6000M。服务器芯片 3C6000 系列有 16 核、32 核和 64 核三个版本，16 核 3C6000/S、32 核 3C6000/D 实测单核/多核性能分别达到 Intel 公司 2021 年上市的 16 核至强 Silver 4314、32 核至强 Gold 6338 的水平，64 核 3C6000/Q 性能超过 40 核至强 Platinum 8380 的水平。结合 Intel 公司第三代至强可扩展架构服务器芯片出货情况，3C6000 系列服务器 CPU 综合性能达到 2023 年市场主流产品水平。

	龙芯 2K0300、1C0203、2P0300 嵌入式/专用 SOC 和 MCU “三尖兵”的性价比也很强。2K0300 于 2024 年 3 月流片成功，年底就形成 2-3 万片（含板卡）销售，得到若干嵌入式头部企业的认可。高性价比电机驱动专用芯片龙芯 1C0203 进入市场并与应用迭代。打印机专用芯片 2P0300 已于 2025Q1 流片成功并展开产品化工作，性价比与 2P0500 相比进一步提高，客户基于 2P0300 的整机研制顺利开展。 2、公司后续芯片研发的思路和重点？ 2025-2027 年研发思路总体原则为优化 IP 和工艺平台，保持目前研发节奏，聚焦已有产品方向做精做透。桌面和服务器通用 CPU 形成高、中、低搭配的系列化，嵌入式 CPU 基于 2K0300、2K3000 形成系列化，专用 CPU 在打印机、电机驱动、流量表三个领域系列化做透。 重点研发的芯片包括 8 核桌面 CPU 3B6600、先进工艺服务器 CPU、高性能 GPGPU 9A2000，性能较之上代同类型产品都将大幅度提升，其中 9A2000 规划的图形性能是 9A1000 的 4 倍，AI 推理性能是 9A1000 的 8 倍。 3、请介绍一下公司软件生态建设情况？ 软件生态建设方面分为夯实基础、广泛兼容、自主应用三个方面。2024 年，龙芯积极维护和优化 LA 架构的开源社区，X86 二进制翻译和 AI 软件生态建设取得突破性进展，龙架构 CPU 的生态壁垒得到有效破解。夯实基础，在已经建成与 X86/ARM 并列的龙架构 Linux 基础软件体系的基础上，后续公司将持续常态化维护并完善 LA 架构的开源社区，完成龙芯自研 GPGPU 的 GPU 驱动开发、AI 基础软件及算力框架的建设。广泛兼容，通过持续改进和优化二进制翻译平台，使得在龙芯平台上运行 X86/Linux 和 X86/Windows 应用，并开展 ARM/Android 应用的研发。大力开展自主应用生态建设，首先建设应用基础版操作系统作为龙架构的应用适配和支持平台，后续发展开发者社区和龙芯基础应用，形成自主编程框架，发展自主
--	---

	应用。通用型操作系统包括 Loongnix-Desktop, Loongnix-Server、Loonghong, 工控平台包括 LoongOS、LoongWorks、LoongIDE。
--	---